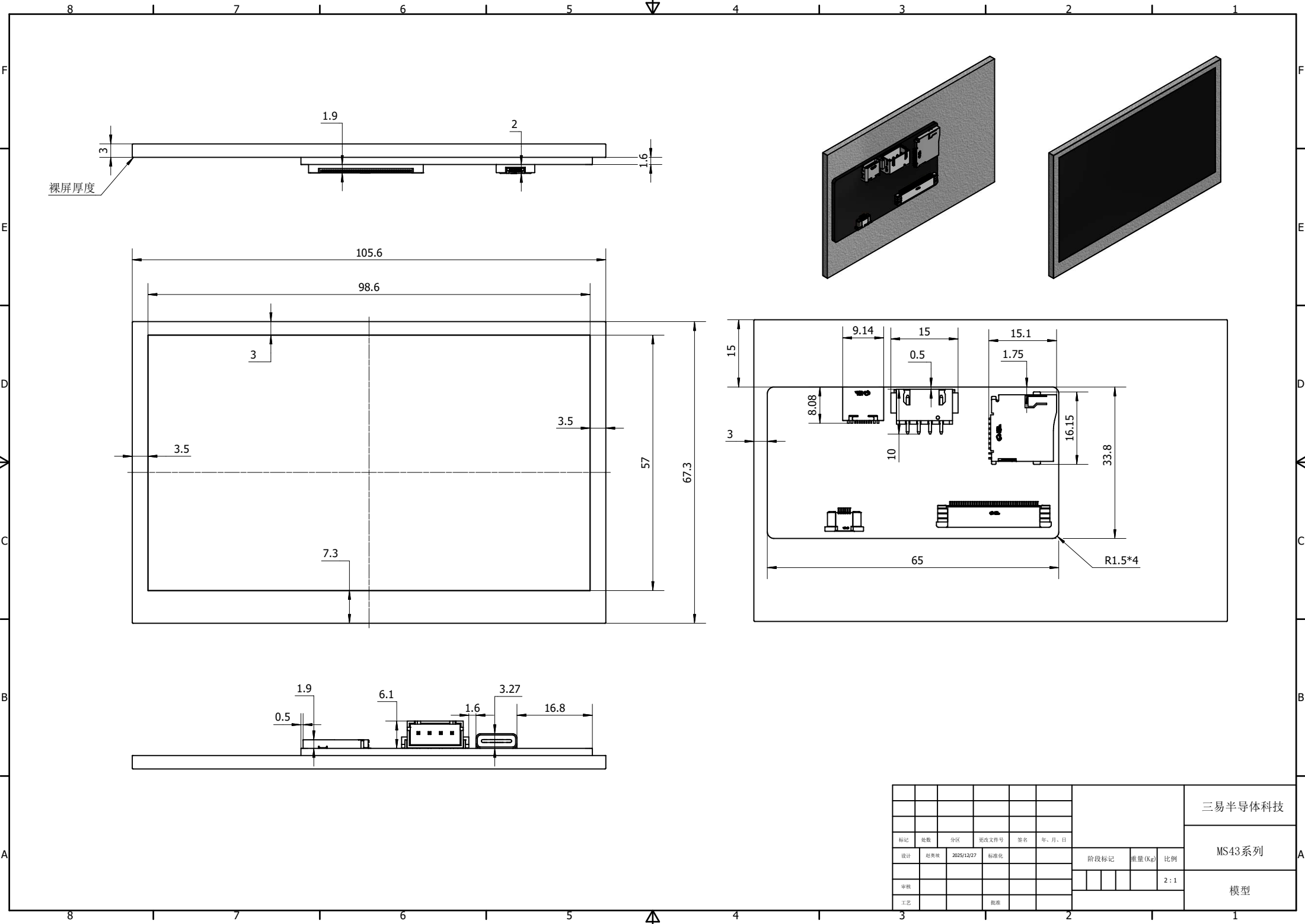




							三易半导体科技		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		阶段标记	重量(Kg)	比例
设计	赵贵明	2025/12/27	标准化						2:1
审核									
工艺			批准						